PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

11-142871

(43) Date of publication of application: 28.05.1999

(51) Int. CI.

GO2F 1/1343

G09F 9/00

G09F 9/30

(21) Application number : 09-325192

(71) Applicant: CASIO COMPUT CO LTD

(22) Date of filing:

12. 11. 1997

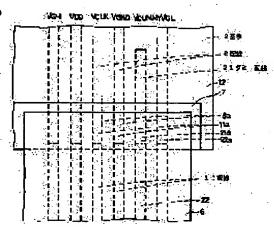
(72) Inventor: ONAKA EIICHI

(54) WIRING BOARD

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent wiring from being corroded/disconnected due to electrocorrosion even when there is a potential difference between voltage levels impressed to adjacent wires on a board.

SOLUTION: Gate on level VGH, power supply voltage VDD, a clock signal VCLK, ground voltage VGND, and a gate off level VGL are respectively impressed to five wires 8 consisting of aluminium alloy and arranged in parallel with a board 2 successively from the left. The relation of potential differences of voltage to be impressed is as follows. VGH>VDD>VCLK>VGND>>VGL. A dummy wire 21 is arranged between the 4th wire for the ground voltage VGND and the 5th wire 8 for the gate off level VGL, so that the wire 8 to which higher voltage is impressed out of the 4th and 5th wires can be prevented from being corroded due to electrocorrosion.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(9) 日本国特許定(こり)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特於印刷公司等令

特開平11-142871

(3.3)公開日 平成(1年(2000) 5 月29日

(51)16±(71.1		成例 1.0	17		
C02F	1,1543		@02F	1/1848	
្តព្យម	91,5011	348	509 F	9/00	3 4 8 E
	9,30	347		9/30	247B

学金組収 木付攻 前水坝の数3 トロ (全 n 月)

(公)田政策号

控制中的一名石形形

(71) 日流入 (KIII) KIT448

カシオ計算機構式会社

(22)出現日

下本9年(1997)11月12日

• >

北京海流学区本町 1丁门 8 斯 2 号

東京な八王子山石川町20円着油のちーカシ

对斯耳德特式会社小王了研究所内

(74)代導人 井澤士 杉村 歌組

(44) [近射の名称] 利頼出版

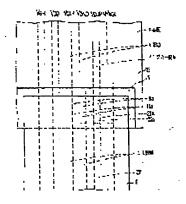
の【要約】

【課題】 基板上の相隣接する西線にそれぞれに加される面圧の電位に差があっても、西線が電食作用により腐食・断線しないようにする。

食・断線しないようにする。 【解決手段】 基板2に並列されたアルミニウム合金からなる5本の西線8には、左から順にゲートオンレベルVOL(電源電圧VD)クロック信号VOL(接地電圧VOL)ゲートオフレベルVOLがそれぞれ印加される。この場合、印加される電圧の電位の関係は次の通りであ

VGOVD>VGC>VOO>>VGL

そして、電位差の大きい左側から4本目の接地電圧V 00月画線8と5本目のゲートオフレベルVU用画線8 間にダミー画線21を設け、これにより当該両画線8のうち印加電圧の高い方の画線8が電食作用により腐食されないようにすることができる。



【特許諸求の範囲】

【請求項1】 基板上に複数の西線の少なくとも接続端子部が印加される電圧の電位の高い順にまたは低い順に並列に西置されていることを特徴とする西線基板。

【請求項2】 前記複数の酉級のうち少なくとも1本は 電気出力対象が存在しないダミー酉線であることを特徴 とする請求項1記載の酉線基板。

【請求項3】 電気出力対象が存在する複数本の思理配線と電気出力対象が存在しない少なくとも1本のダミー 西線を有する西線基板であって、前記駆動西線の少なく とも接続端子音が印加される電圧の電位の高い順にまた は低い順に並列に配置され、前記ダミー西線は少なくと も端子部が前記駆動西線の接続端子部間に並列に配置されるとともに電位が両隣の駆動西線に印加される電圧の 電位よりも高い電圧が印加されるダミー西線であること を特徴とする西線基板。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、液晶表示装置等の電子機器における画線基板の構造に関する。

[0002]

【従来の技術】例えば、液晶表示装置には、図2に示す ようなものがある。この液晶表示装置は液晶表示パネル 1を備えている。液晶表示パネル1 は、ガラス等からな る2枚の透明な基板2、3間に液晶(図示せず)が封入 された構造となっている。この場合、下側の基板2の右 辺部及び下辺部は上側の基板3から突出され、これらの 突出部2a、2bの上面の各所定の箇所にはゲートドライバ用の半導体チップ4及びデータドライバ用の半導体 チップ5が搭載されている。また、下側の基板2の下辺 右端部の上面には入力配線用としてのフレキシブル配線 基板6の一端部が異方導電性接着削7を介して接合され ている。そして、一方の突出部2aの上面において、半 導体チップ4ヵ搭載された領域とフレキシブル西線基板 6の一端部隊接合された領域との間には、複数の配線 (駆動西線) 8が設けられている。また、他方の突出部 2 b の上面において、半導体チップ5が搭載された領域 とフレキシブル西線基板6の一端部隊接合された領域と の間には、複数の西線(駆動西線)9が設けられてい る。さらに、西線8と西線9との間には上側の基板3に 設けられている共通電極に接続された西線(駆動西線) 10が設けられている。また、フレキシブル西線基板6の下面には、配線8~10に対応して、複数の入力配線 11が設けられている。そして、配線8~10を含む突 出部2a、2bの上面であって、フレキシブ川西線基板 6の一端部隊接合された部分を除く部分には、オーバー コート膜12対設けられている。

【0003】次に、フレキシブル西線基板6の一端部の接合部分の詳細について、図3(A)及び(B)を参照して説明する。なお、図3(A)では、ゲートドライバ

(半導体チップ4) 用の西線8のみを図示している。この場合、ゲートドライバ用の西線8は、アルミニウム合金によって形成され、下側の基板2の上面の所定の箇所に並列された5本の西線8からなっている。また、この5本の西線8に対応して、フレキシブル西線基板6の下面の所定の箇所には飼からなる5本の入力西線11が近列に設けられている。そして、下側の基板2の西線8の接続端子8aとフレキシブル西線基板6の入力西線11の接続端子8aとフレキシブル西線基板6の力力で終11の接続端子11aとは異方導電性接着剤7がフレキシブル西線基板6の一端部から突出しているのは、ア側の基板2とフレキシブル西線基板6との接合強度を十分とするために、下側の基板2とフレキシブル西線基板6との接合強度を十分とするために、下側の基板2とフレキシブル西線基板6との間に異方導電性接着剤7をやや多めに介在させるからである。

【0004】そして、5本の画線8、11には、図3 (A)において左から順にそれぞれクロック信号 VCK、電源電圧VDL ゲートオフレベルVCL、ゲート オンレベルVCL 接地電圧VODが印加されるようになっている。この場合、5本の画線8、11にそれぞれ印加される電圧の電位について見ると、次のように、 VOD VDD VCK VOD> VCL

と、ゲートオンレベルVOが最も高く、電源電圧VD クロック信号VOK 接地電圧VON ゲートオフレベル VOLの順に低くなっている。

[0005]

【発明が解決しょうとする課題】ところで、従来のこの ような液晶表示装置では、下側の基板2とフレキシブル 配線基板6とを異方導電性接着剤7を介して接合する場 合、熱圧着により行っている。この熱圧着の際に、異方 導電性接着剤の一部分がフレキシブル西線基板6の一端 部から外部へ溶け出すように押し出されて固化する。 の押し出された異方導電性接着削了には圧力が掛かって いないため、オーバーコート膜12との密着性が十分で ない場合がある。このような場合、空気中の水分が、そ の押し出された異方導電性接着削?とオーバーコート膜 12との間の密着性の悪い部分から侵入することがあ る。また、熱圧着の際に押し出された異方導電性接着剤 ?はそのペーストの一部分が外部に溶け出して固化した ものであるため、不純物イオンを吸着し易い状態となっ ている。このような現象が生じた場合、隣接する電源電 圧VDEDD用の西線8とゲートオフレベルVOEDD用の 配線8との間ではそれぞれ印加される電圧に大きな差が あるので、この両西線8のうち電圧の高い方の電源電圧 VDEUU用の西線8の接続端子8aが、これら接続端子 を介して水分や不純物イオンに電界が印加されて起こる 電気化学反応の所謂電食作用により腐食・断線すること がある。また、同様に、互いに隣接するゲートオフレベルVCE内ID用の西線8とゲートオンレベルVCE内ID用の 配線8との間でもそれぞれ印加される電圧に大きな差が

あるので、この両面線8のうち電圧の高い方のゲートオンレベルV0年加用の西線8の接続端子8aが電食作用により腐食・医線することがあるという問題があった。この発明の課題は、相隣接する西線にそれぞれ印加される電圧に差があっても、西線が電食作用により腐食・断線しないようにすることである。

【0006】 【課題を解決するための手段】上述した課題は、基板上に複数の配線の少なくとも接続端子部が印加される電圧の電位の高い順にまたは低い順に並列に配置した配線基板によって解決される。また、上述の課題は、電気出力対象が存在する複数本の駆動西線と電気出力対象が存在しない少なくとも1本のダミー配線を有する西線基板であって、前記駆動高級の少なくとも接続端子部が印加される電圧の電位の高い順にまたは低い順に並列に配置され、前記ダミー西線は少なくとも端子部が記を動画され、前記ダミー西線は少なくとも端子部が記を動画され、前記ダミー西線は少なくとも場合が前に駆動西線の接続端子部間に並列に配置されるとともに電位が両隣の駆動西線に印加される電圧の電位よりも高い電圧が印加されるダミー西線である西線基板によっても、解決される。

【0007】この発明によれば、複数の配線を印加される電圧の電位の高い順にまたは低い順に並列しており、これは相隣接する配線にそれぞれ印加される電圧の電位に差があってもこの差が可及的に小さくなる構成であり、したがって相隣接する配線のうち電位の高い方の配線が電食作用を受けるのを防止することができる。

【0008】
【発明の実施の形態】図1はこの発明の一実施形態を適用した液晶表示装置の要部を示したものである。この図において、図3(A)と同一名称部分には同一の符号を付し、その説明を適宜省略する。この液晶表示装置では、5本の西線8、11に左から順にそれぞれゲートオンレベルVG人電原電圧VD、クロック信号VCM、接地電圧VDD、ゲートオフレベルVGが印加されるようになっている。すなわち、5本の西線8、11にそれぞれ印加される電圧の電位は、次のような関係にあり、VG→VD>VCD>VCD>VCD>VCD

左側から右側に向かうに従って次第に低くなっている。この場合、ゲートオンレベルVOと電源電圧VDとの電位の差、電源電圧VDとクロック信号VOKとの電位の差、及びクロック信号VOKと接地電圧VOOとの電位の差はすべて比較的小さいが、接地電圧VOOとがでしたオフレベルVOLとの電位の差は比較的大きい。そこで、液晶表示パネル1の下側の基板2の上面で、印加される電位に比較的大きな差がある接地電圧VOOに加用の西線8とゲートオフレベルVOEが加用の西線8との間には、アルミニウム合金からなる電気出力対象が存在しないずミー配線21が設けられ、フレキシブル西線21をが下面で、接地電圧VOOEが加用の入力西線11とがドカフレベルVOEが加用の入力西線11との間には、上記ず

ミー配線21に対応させて飼からなるダミー回線22が設けられている。この場合、ダミー回線21は西路8の接続端子8aの部分及びその近傍のみに設けられている。ダミー配線22は入力西線11と同様に設けられている。そして、両ダミー西線21、22の接続端子21a、22の目士は異方導電性接着剤7を介して接合されている。そして、両ダミー西線21、22には、その両側の西線8、11にそれぞれ印加される電圧のうち高い方の電圧、すなわち接地電圧VOOとりも高いダミー電圧VOMの時間が可加されるようになっている。

【0009】さて、左側から1本目と2本目の西線8について見ると、それぞれ印加されるゲートオンレベルV OHと電源電圧VDとの電位の差が比較的小さいので、電位の高い方のゲートオンレベルVOHの加用の西線8でも電食作用により腐食・断線し難く、また、左側から2本目と3本目の西線8についても、それぞれ印加される電源電圧VDとクロック信号VCKとの電位の差が比較的小さいので、今度は電源電圧VDに加用の西線8が電圧が高くなるが、電食作用を受け難い。また、左側から3本目と4本目の西線8について見ると、この場合もそれぞれ印加されるクロック信号VCKと接地電圧VCDとの電位の差が比較的小さいので、高電位側となるクロック信号VCKに加用の西線8が高電位側となるクロック信号VCKに加用の西線8が高電位側となるが、電食作用を受け難くなる。

用を受いない。 【0010】ところで、左側から4本目と5本目の酉禄 8について見ると、接地電圧Vのとケートオフレベル VOLとの電位の差が計較的大きいので、この両酉禄8の うち電位の高い方の接地電圧Vの任印加用の酉禄8が電 食作用を受けるおそれがある。しかし、この場合、この 両酉禄8間にダミー西禄21を設け、このダミー酉禄2 1に、当該両酉禄8にそれぞれ印加される電位のうち高 い方の電位、すなわち接地電圧Vのよりも高いダミー 電圧Vの呼を印加するので、ダミー西禄21が電食作 用を受けることがあっても、当該両酉禄8は電食作用を 受けない。

【0011】なお、上記実施形態では複数の西線を印加電圧の電位が高い順に並列に配置し、電位差が大きくなる配線間にダミー配線を配置したが、各西線間の電位差が電食作用を発生させる程大きくならない場合は、ダミー配線を配設しなくてもよい。すなわち、この場合は、電気出力対象の存在する出力配線を印加電圧の高い順あるいは低い順に並列に配置するだけでよい。また、上記実施形態では、ダミー西線21、22に、その両側の配線8、11にそれぞれ印加される電圧の電位のうち高い方の電位よりも高い電位の電圧を印加する場合につて、近明したが、これに限定されるものではない。例えば、ダミー西線21、22に、その両側の西線8、11にそれぞれ印加される電圧のうち高い方の電圧よりも低く、かつ低い方の電圧よりも高い電圧を印加するようにしてもよい。ただし、この場合、西線8、11に印加される

電圧のうち高い方の電圧とダミー配線21、22に印加 される電圧との差は電食作用を受けない程度に小さいも のとする必要がある。さらに、ダミー配線21、22 に、その両側の西線8、11にそれぞれ印加される電圧 のうち高い方の電圧と同電位の電圧を印加するようにし てもよい。加えて、ダミー配線21、22に電圧を印加 せず、電気的にフローティング状態としてもよい。 【0012】また、上記実施形態では、ダミー西線2 1、22を1本設けた場合について説明したが、印加さ れる電圧に大きな差がある

西線間が複数

箇所ある場合に
は、それぞれの

西線間に

ダミー

西線を設けるようにして は、てれてれる診断にタミー的家を設けるようにして もよい。また、上記実施形態では、配線8をアルミニウム合金によって形成した場合について説明したが、これ に限らず、高融点金属膜、透明導電膜、またはそれらの 積層膜によって形成するようにしてもよい。さらに、上 記実施形態では、接合材として異方等電性接着剤「それ いた場合について説明したが、これに限らず、例えば半 田を用いる場合にも本発明は好適に適用できる。 [0013]

【発明の効果】以上説明したように、この発明によれ 複数の部線を印加される電圧の高い順にまたは低い 順に並列しているので、相隣接する西線にそれぞれ印加 される電圧に差があっても、この差を小さくすることが でき、したがって西路接続部において相隣接する配線の うち電圧の高い方の配線が電食作用を受けて腐食・断線 する不都合を防止することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の一実施形態を適用した液晶表示装置 の要部の拡大平面図。

【図2】従来の液晶表示装置の一例の平面図。 【図3】(A)は図2に示す液晶表示装置の一部の拡大平面図、(B)はそのB-B線に沿う断面図。 【符号の説明】

下側の基板

6 フレキシブル配線基板

8、11 配線 21、22 ダミー配線

